

ISSP2013 商品パネル展示コーナー出展のお願い

日本真空学会では2013年7月10日から12日の3日間、京都リサーチパーク KRPにおいて第12回スパッタリング&プラズマプロセス国際会議 (ISSP2013) を開催いたします。スパッタリング&プラズマプロセス技術は今や広範な工業技術分野と密接に関わる重要な技術となっています。この会議はスパッタリング及びプラズマプロセスに関わる各国の企業・大学の研究者・技術者が多数出席する特色のある学会です。今回の会議でも、関連素材・装置・デバイスに関する最先端の技術の発表や、活発な議論・情報交流が期待されます。この会議ではポスターによる研究発表に併設して、各企業の商品パネル展示コーナー* を設置いたします。ちなみに、前回のISSP2011では約300人が参加し、18社のパネル展示が行われました。このコーナーは、関連企業各位の優れた技術・製品・サービスに関する情報を、さまざまな分野の研究者・技術者に提供するための格好の場と思われます。つきましては、ISSP2013 商品パネル展示コーナーに是非ご出展いただきますようお願い申し上げます。ISSP2013 についての最新情報は <http://issp2013.org/> をご覧下さい。

なお、同時に国際会議の一般発表も行っていただければ、宣伝効果が格段に上がるものと思われま。是非、併せてご検討くださるようお願いいたします。(その際は講演者として別にお申し込み下さい。)

商品パネル展示コーナー募集要項

【募集分野】

各種プロセス装置 (スパッタ/蒸着/MBE/CVD/エッチングなど)
各種分析計測装置
各種関連部品 (スパッタターゲットなど)

【開催場所・期間】

京都リサーチパーク
展示会は2013年7月10日17:00開始、12日17:00終了予定 (変更の可能性あり)
(会議は10日10:00から12日16:00までの予定)

【展示参加料金】

12万円 (一単位あたり)
内訳: 出展費10万円、説明員一名分参加費2万円

【出展社特典】

- ★ 展示企業様ご希望により CD-ROM の論文集 (プロシーディングス) と印刷されたプログラム 1 ページ (A4 サイズ) に広告 (内容は英文のみ) を無償で掲載できます。論文集にはカラーで、プログラムにはモノクロでの掲載となります。
- ★ 希望により ISSP2013 の Website から展示企業様ホームページへのリンクを貼らせて頂きます。
- ★ 希望により休憩時間中のオーラル会場などで PowerPoint 自動スライドによる CM (内容は英文のみ音声なし、30 秒間、スライド枚数不問) を表示します (詳細は後日連絡します)。

【締切・申込方法】

締切: 2013年5月16日

申し込み用紙 (末尾頁) に御記入の上、申し込み用紙記載の宛先まで Email でご送付ください。展示企業様ホームページへのリンクを希望される場合、バナー表示用の画像データも添付してください。

予稿集とプログラムへの広告掲載を希望される企業様は A4、1 ページ相当の PDF ファイル (フォント埋め込み) を、上記期日までに、ISSP 事務局 (末尾参照) までお送りください。

【展示方式の概要】

- ★ 展示は別に規定した大きさを一単位として行います。一単位の中では、①パネル、②机、の二つが展示のために利用できます。複数単位の申し込みも受け付けますが、会場構成などの都合上、後で調整させていただく場合があります。

* ISSP のパネル展示は、招待メーカーによる Manufacturer's Presentation とは異なりますのでご注意ください。

- ★ 国際学会という性格上、説明文、その他の文字は、英文に限ります。
- ★ 展示品の準備・後片付けなどは、原則的に展示者で行ってください。
- ★ 展示品の説明者を最低一名参加させてください。説明者は、ポスター・講演を含む全てのセッションの聴講が可能です。
- ★ 説明者として一社から複数名参加していただく場合、二人目、三人目の参加登録料は一人当たり2万円となります。但し、四人目以降の方は通常の会議参加者として登録して下さい。
- ★ 展示品は会期終了まで撤去しないで下さい。

【展示の詳細規定】

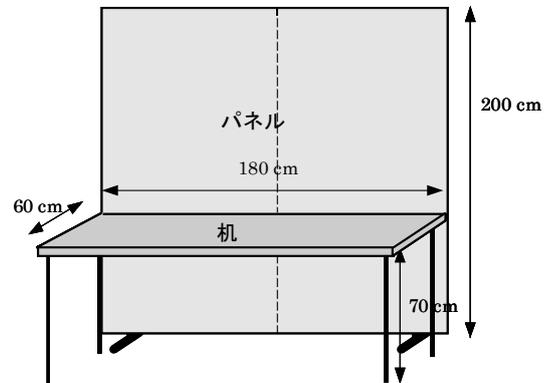
①パネル

- ◆パネル面の大きさ(一単位)…幅 180 cm×高さ 200 cm
(変更の可能性があります)
- ◆展示対象物…カタログ、ポスターなど
- ◆電飾パネルなどの重量物は不可

②机

- ◆机の大きさ(一単位)…幅 180 cm×奥行 60 cm×高さ 70 cm
- ◆展示対象物…総重量 10 kg 以下であり、上記の机の上に展示可能なものに限りです
- ◆パソコンのための電源が利用できますが、容量は、100 V、2 A 程度までです。希望者は申込書に記入して下さい。

※これ以外の展示方法をご希望の方は御相談下さい。



【問い合わせ先・申し込み先】

ご不明な点は ISSP 事務局までお問い合わせください。

ISSP事務局

金沢工業大学 高度材料科学研究開発センター

〒924-0838

石川県白山市八束穂3-1

TEL: 076-274-9250 FAX: 076-274-9251

E-mail: exhibit@issp2013.org

過去の展示会出展社 (順不同)

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • BOC Coating Technology • CSM Instruments SA • Fraunhofer-Institut für Elektronenstrahl- und Plasmatechnik • Gencoa Ltd. • General Vacuum Equipment LTD. • Kurt J. Lesker Company • NOA SYSTEMS Inc. • NTT アフティ(株) • Singulus Technologies AG • Sputtered Films, Inc. • (有)VIC インターナショナル • Von Ardenne Anlagentechnik GmbH • (株)アイメック • アステック(株) • アドバンスト・エナジー・ジャパン(株) • (株)アルバック • アルバック・クライオ(株) • アルバック・ファイ • アルバック・テクノ • (株) ウェーブフロント • (株)エイコー/(株)エイコー・エンジニアリング • (株)エフティーエスコポレーション • オックスフォード・インストゥルメンツ(株) • オミクロンナノテクノロジー • 北野精機(株) • キヤノンアネルバ(株) • サーモ理工 • サイエンステクノロジー(株) • サエス・ゲッターズ・ジャパン(株) | <ul style="list-style-type: none"> • サーフテックトランスナショナル • サンユー電子(株) • (株)ジャパンエナジー • ジェー・エー・ウーラム・ジャパン(株) • (株)昭和真空 • (株)シンクロン • (株)ティーディーワイ • (株)テックサイエンス • ナノサイエンス株式会社 • JX 日鉱日石金属(株) • 日真精機(株) • 日本エムケーエス(株) • 日本エリコン株式会社 • 日本エリコンライボルト株式会社 • 日本電子(株) • 日立造船(株) • 日本ビーコ(株) • 伯東(株) • ヒュティンガ・ジャパン(株) • (株)フジキン • ペガサスソフトウェア(株) • ヘンミ計算尺(株) • (株)マツポー • 丸文(株) • メーブル • 三菱マテリアル(株) • (株)ユニバーサル・システムズ • リガク • (株)ランドマークテクノロジー |
|---|--|

ISSP2013 商品パネル展示会

出展申し込み用紙

会社名	(日本語) (英語)
担当者 住所・所属	(日本語)〒 _____ (英語)
担当者名 (日本語) (英語)	担当者連絡先 TEL. FAX. E-MAIL
記入日	登録費 (1単位) <div style="text-align: right;">¥ 1 2 0 , 0 0 0</div>
100V-2A電源 (チェックして下さい) <input type="checkbox"/> 要 <input type="checkbox"/> 不要 予稿集・プログラムへの無償広告掲載 <input type="checkbox"/> 希望する <input type="checkbox"/> 不要 貴社ホームページへのリンク <input type="checkbox"/> 希望する <input type="checkbox"/> 不要 リンク先 URL _____ (バナー用画像データも添付願います) 自動スライドCM <input type="checkbox"/> 希望する <input type="checkbox"/> 不要	申込単位数 (1単位=1パネルと1テーブル) _____ 単位 合計 <div style="text-align: right;">¥ _____</div>
連絡事項	

申し込み期限 2013年5月16日

記入後この頁のみを下記宛てに電子メールでお送り下さい

<申込先>

ISSP事務局

金沢工業大学 高度材料科学研究開発センター

〒924-0838

石川県白山市八束穂3-1

TEL076-274-9250 FAX076-274-9251

E-mail: exhibit@issp2013.org